



2023年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社松屋アールアンドディ

代表者名 代表取締役社長 CEO 後藤 秀隆

(コード : 7317 東証グロース)

問合せ先 常務取締役 CFO 経営管理部長 松川 浩一

(TEL. 0779-66-2096)

ドローン用エアバッグに関する米国での特許承認のお知らせ

当社は、ドローン用エアバッグについて、米国での特許取得の許可が通知されたことをお知らせいたします。

1. 特許出願内容

(米国)

発明の名称 : Drone with airbag (エアバッグ付きドローン)

特許出願番号 : 16/339,816

特許番号 : 11772597

2. 今後の方針

当社グループのドローン用エアバッグに関して、日本、中国、欧州、アメリカの主要国で特許を取得しました。今後は MIC (松屋イノベーションセンター) での筐体開発を急ぎ、早期販売に向けて注力する予定です。

なお、本件に関して現時点では当社の業績に及ぼす影響は軽微ですが、今後米国でのドローン用エアバッグの事業展開に貢献できるものと見込んでおります。

以 上